



2025年4月15日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス
 代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢
 (コード番号:6890 東証スタンダード市場)
 問 合 せ 先 IR・広報部長 野 田 耕 一
 (0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6)

マレーシアにおける設備投資（新工場建設）に関するお知らせ

株式会社フェローテックホールディングス（代表取締役社長 賀 賢漢、以下「当社」）は、本日開催の取締役会において、マレーシア北部の製造子会社である Ferrotec Manufacturing Malaysia Sdn. Bhd.（以下、「FTMM」）の第2工場として、総額2億2,640万ドル（約333億円）を投じ新工場建設を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 設備投資の背景

- ・半導体需要は、AI や省電力コンピューティングの進歩を背景に着実に増加すると予測されており、高性能ロジック、DRAM、高帯域幅メモリ、先端パッケージングといった主要な業界動向の変化は、引き続き半導体製造装置、特に電子回路を形成する前工程設備（WFE：Wafer Fab Equipment）への投資を牽引していくと予想されます。
- ・一方、足元の地政学的リスクの高まりを考慮し、欧米主要顧客は中国国外での生産能力確保をますます模索しています。そうしたなか、マレーシアの半導体等装置関連製品の量産拠点として2022年設立したFTMMは、2024年1月より生産を開始し、同地区に進出している欧米主要顧客からの製造拠点設立への期待に上手く応え、順調に生産量を増加させており、当初の狙い通り顧客ニーズを取り込むことに成功しております。
- ・しかしながら、FTMMの現行生産能力では2026年以降の需要を満たすには不十分との認識から、顧客企業からも現行工場の稼働以前から生産能力の拡大を要請されていた次第です。当社としては石英、セラミックス、金属受託加工における大きな事業機会ととらえ、生産能力の増加を決定した次第です。

2. 設備投資の概要

(1) 投資金額及び 資金計画案	2億2,640万ドル（約333億円） ※1ドル=146.91円					
	【内訳】工場建屋：約1億320万ドル（約152億円） 機械設備：約1億2,320万ドル（約181億円）					
	【資金計画案】					
	万ドル	26/3月期	27/3月期	28/3月期	29/3月期	計
	建屋	3,090 (45億円)	6,190 (92億円)	1,040 (15億円)	—	10,320 (152億円)
	機械 設備	—	4,400 (64億円)	6,170 (91億円)	1,750 (26億円)	12,320 (181億円)
	計	3,090 (45億円)	10,590 (156億円)	7,210 (106億円)	1,750 (26億円)	22,640 (333億円)
(2) 製造品目	石英、セラミックス、金属受託加工					
(3) 工場面積	敷地面積：約80,900㎡					

	建屋面積：約 90,800 m ² 【内訳】 石英：約 32,600 m ² 、セラミックス：約 28,900 m ² 金属受託加工：約 14,200 m ² 、事務所等：約 15,100 m ²
(4) スケジュール	着工：2025年4月 建屋完成：2026年6月 建築確認取得：2026年7月 機械設置完了：2026年8月
(5) 操業開始予定	2026年9月

3. 製造子会社の概要(2024年12月31日現在)

(1) 名称	Ferrotec Manufacturing Malaysia Sdn. Bhd. (FTMM)	
(2) 所在地	マレーシア ケダ州 クリム	
(3) 代表者の役職・氏名	President & CEO 山村 丈	
(4) 事業内容	金属受託加工、ロボット組立、石英・セラミックス加工製造等	
(5) 資本金	215,511 千米ドル (約 317 億円) ※1ドル=146.91円	
(6) 設立年月日	2022年4月13日	
(7) 大株主及び持ち分比率	株主名	
	Ferrotec (USA) Corporation (FTU)	
	株式会社フェローテックホールディングス	
	杭州大和熱磁電子有限公司(FTH)	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社100%連結子会社
	人的関係	当社の取締役が当該子会社の取締役を兼任
	取引関係	該当事項はありません

4. 今後の見通し

本件による当社の今期業績に与える影響は軽微と見込んでおりますが、開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせします。

以上